Produktdatenblatt Eigenschaften

BMEP584020

Modicon M580 CPU-Modul, 4020 Level 4 DIO, 16 MB, 125 Eth-Geräte, 8 lokale E/A-Racks (4096 Digital, 1024 Analog)





Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580	
Produkt- oder Komponententyp	Prozessormodul	

Zusatzmerkmale

Lacatement	
Anzahl von Racks	8
Lokale E / A-Prozessorkapazität (diskret)	4.096 E/A
Lokale E / A-Prozessorkapazität (analog)	1.024 E/A
Anzahl der anwendungsspezifischen Kanäle (lokales Gestell)	144
Anwendungspezifischer E/A	HART Genaue Zeitstempelung SSI-Encoder Serielle Schnittstelle Motion Control Zähler
Prüfungen	Prozesssteuerung
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise
Integrierte Verbindungsart	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk USB Typ Mini-B
Anzahl verteilter Geräte	128
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors	8 AS-Interface-Modul 4 Ethernet-Kommunikationsmodul
Kommunikationsdienst	DIO-Scanner
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 16 MB für Programm Integriert RAM, 2.048 kB für Daten
Anwendungsstruktur	1 zyklisch/periodische Master Task 2 Hilfs-Tasks 1 periodische Fast Task 128 Ereignis-Tasks

Cybersicherheit	Achilles-zertifiziert	
•	DoS-Abwehr	
	IPSec	
	SNMP-Logging	
	Syslog-Protokollunterstützung	
	Transport-Layer-Security	
	Autit Trail (logging)	
	Integrierte Firewall	
	Firmware-Signatur	
	Passwortschutz	
	Härtung	
	Sichere Kommunikation (HTTPS)	
	Sicherheitsprotokoll	
Anzahl der Anweisungen pro ms	30 kAnw/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch	
	40 kAnw/ms 100 % boolesch	
Stromaufnahme	295 mA bei 24 V DC	
MTBF Zuverlässigkeit	775000 H	
Beschriftung	CE	-

Montage

Vibrationsfestigkeit	3 gn
Stoßfestigkeit	30 gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb	060 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4085 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Relative Luftfeuchtigkeit	595 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Handelsmarind
Normen	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2 EN/IEC 61850-3, Standort G
Umgebungseigenschaften	Gefahrenbereich Klasse I Division 2
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
ED-Statusanzeige 1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus)	
Produktgewicht	0,849 kg

Verpackungseinheiten

Vorpaokangoommoiton		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	9,000 cm	
VPE 1 Breite	18,000 cm	
VPE 1 Länge	25,000 cm	
VPE 1 Gewicht	874,000 g	
VPE 2 Art	S03	
VPE 2 Menge	6	
VPE 2 Höhe	30,000 cm	
VPE 2 Breite	30,000 cm	
VPE 2 Länge	40,000 cm	
VPE 2 Gewicht	5,729 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	☑ Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	☑ Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

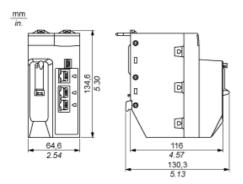
Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

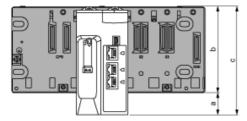
Produktdatenblatt Maßzeichnungen

BMEP584020

Nur CPU-Module

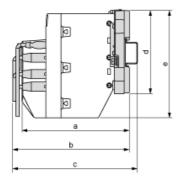


Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.)Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)